技术指标及商务要求响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明(无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| HD商密模块开发及商密认证委托采购项目 | 1 | HD商密模块软硬件设计及开发 | HD商密模块完成对HD整机的关键参数的加密存储及配置，具有IPC通信总线、密钥管理、关键信息备份恢复、用户登录认证、数据同步等功能。HD商密模块的关键参数可通过外插合法UKEY安全导入导出。 |  |  |
| 2 | 完成HD商密模块的架构设计 |  |  |
| 3 | 完成HD商密模块的硬件选型、采购及集成 |  |  |
| 4 | 完成HD商密模块的软件设计、调试及功能实现 |  |  |
| 7 | +12V供电，功耗不超过50W |  |  |
| 8 | 完成配套Console上位程序开发 |  |  |
| 9 | HD商密模块整机集成 | 现场支撑HD商密模块在HD整机里的软件联调工作 |  |  |
| 10 | 现场支撑HD商密模块在HD里的集成工作 |  |  |
| 11 | 现场支撑HD整机的试点测试工作 |  |  |
| 12 | HD整机商密认证 | 牵头完成HD整机商密认证的申请材料（符合信创要求） |  |  |
| 13 | 牵头完成HD整机商密认证，获取商密认证证书（符合信创要求） |  |  |
| 14 | 交付条件 | 硬件交付物：交付HD商密模块2套，每套硬件具体包括商密硬件平台、密码卡；UKEY，3套。 |  |  |
| 软件交付物：包括密码模块驱动程序、IPC通信总线功能模块、密钥管理功能模块、关键信息备份恢复功能模块、数据同步功能模块、用户登录认证功能模块。需提供源代码及说明文档。 |  |  |
| 产品资料交付物：包括《HD商密模块设计方案》、《HD商密模块产品规范》、《技术工作总结报告》、《安全性设计报告》、《密码模块分机检测申请材料》、《用户手册》、《商用密码产品生产和保证能力自我评估表》、《生产一致性证明文件》、《产品实物图》及其它商用密码产品认证申请材料。 |  |  |
| 12 | 验收条件 | （1）按照技术协议要求验收（2）按照合同约定要求验收 |  |  |
| 13 | 节点要求 | 2024年4月31日前完成HD商密模块软硬件开发，达到交付条件； |  |  |
| 2024年5月31日前牵头启动商密认证工作； |  |  |
| 2024年11月30日前完成商密认证工作； |  |  |
| 13 | 其他 | 在系统联调阶段需派遣专人在委托方制定地点（成都市范围内）配合进行系统联调工作。并根据联调阶段发现问题所形成的意见完成改版。 |  |  |

 公司名称（盖章）：

 日期：